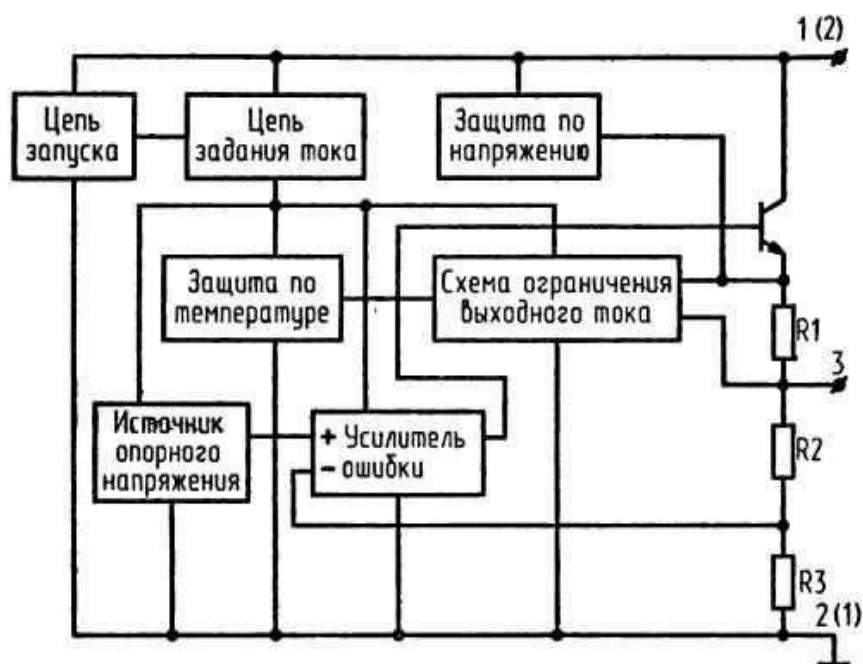


КР1157ЕН5А, КР1157ЕН5Б, КР1157ЕН5В, КР1157ЕН5Г, КР1157ЕН501А, КР1157ЕН501Б, КР1157ЕН502А, КР1157ЕН502Б, КБ1157ЕН5-4

Микросхемы представляют собой последовательный компенсационный стабилизатор напряжения с фиксируемым выходным напряжением 5 В и выходными токами 0,1 А и 0,25 А. Содержат 41 и 40 интегральных элементов соответственно для КР1157ЕН5(А, Б) и КР1157ЕН5(В, Г). Корпус типа КТ-27, масса не более 1 г и КТ-26, масса не более 0,3 г.

Назначение выводов КР1157ЕН5 в корпусе КТ-27: 1 - вход; 2 - общий; 3 - выход; КР1157ЕН501 в корпусе КТ-26: 1 - общий; 2 - вход; 3 - выход; КР1157ЕН502 (КТ-26): 1 - выход; 2 - общий; 3 - вход.



Функциональная схема КР1157ЕН5 (КР1157ЕН501)

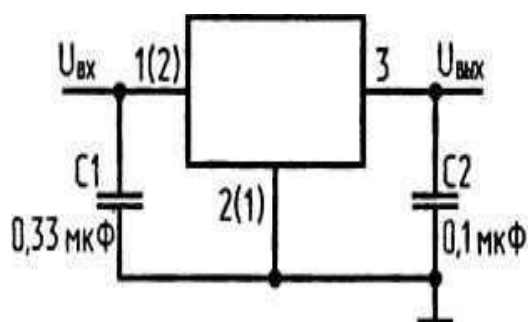


Схема включения КР1157ЕН5 (КР1157ЕН501)
в стабилизаторе фиксированного напряжения

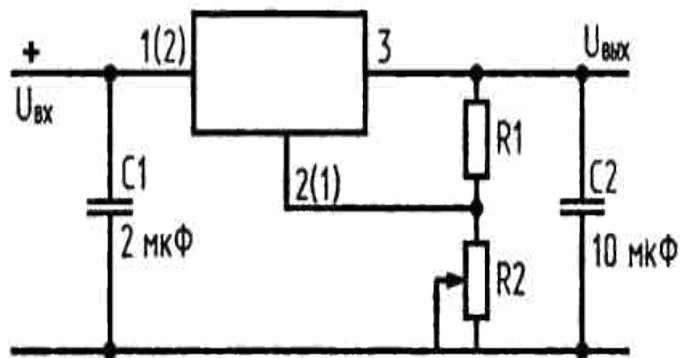


Схема включения КР1157ЕН5 (КР1157ЕН501)
в стабилизаторе с регулируемым выходным напряжением

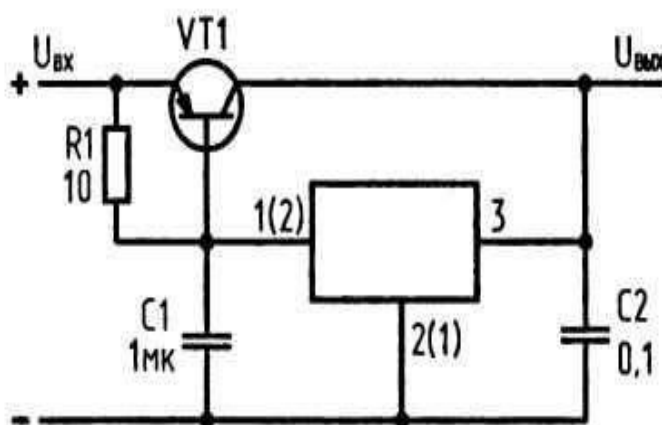


Схема включения КР1157ЕН5 (КР1157ЕН501)
с умощняющим транзистором; VT1 - КТ933Б

Электрические параметры

Выходное напряжение (при $U_{вх} = 9 \text{ В}$, $I_H = 5 \text{ мА}$):

- КР1157ЕН5А, КР1157ЕН5В, КР1157ЕН501А, КР1157ЕН502А($5 \pm 0,1$) В
- КР1157ЕН5Б, КР1157ЕН5Г, КР1157ЕН501Б, КР1157ЕН502Б($5 \pm 0,2$) В

Минимальное падение напряжения между входом и выходом:

- КР1157ЕН5(А, Б), КР1157ЕН501(А, Б), КР1157ЕН502(А, Б) $\leq 2 \text{ В}$
- КР1157ЕН5(В, Г) $\leq 2,5 \text{ В}$

Ток потребления:

- при $U_{вх} = 9 \text{ В}$ КР1157ЕН5(А-Г) $\leq 5 \text{ мА}$

- при $U_{вх} = 7,5...30 \text{ В}$ КР1157ЕН501(А, Б),
КР1157ЕН502(А, Б) $\leq 5 \text{ мА}$ Нестабильность по
напряжению:

- при $U_{вх} = 9...19 \text{ В}$, $I_H = 5 \text{ мА}$ КР1157ЕН5(А-Г) $\leq 0,05 \text{ %/В}$
- при $U_{вх} = 7,5...40 \text{ В}$, $I_H = 5 \text{ мА}$ КР1157ЕН501(А, Б),
КР1157ЕН502(А, Б) $\leq 0,05 \text{ %/В}$

Нестабильность по току:

- при $U_{ВХ} = 9 В, I_H = 5...100 мА$ КР1157ЕН5(А, Б) $\leq 0,01$ %/мА
- при $U_{ВХ} = 7,5...30 В, I_H = 100 мА$
КР1157ЕН501(А, Б), КР1157ЕН502(А, Б) $\leq 0,01$ %/мА
- при $U_{ВХ} = 9 В, I_H = 5...250 мА$ КР1157ЕН5(В, Г) $\leq 0,004$ %/мА

Температурный коэффициент выходного напряжения:

- при $U_{ВХ} = 9 В, I_H = 5 мА, T = -10...+70 °С$
КР1157ЕН5(А-Б) $\leq 0,01$ %/°С
- при $U_{ВХ} = 7,5...30 В, I_H = 5 мА, T = -10...+70 °С$
КР1157ЕН501 (А, Б), КР1157ЕН502(А, Б) $\leq 0,03$ %/°С

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Входное напряжение:

- Б) КР1157ЕН5(А, Б) $\leq 35 В$
- Г) КР1157ЕН5(В, Г) $\leq 30 В$
- КР1157ЕН501 (А, Б), КР1157ЕН502(А, Б) $\leq 25 В$

Максимальный выходной ток:

- КР1157ЕН5(А, Б), КР1157ЕН501 (А, Б), КР1157ЕН502(А, Б) 100 мА
- КР1157ЕН5(В, Г) 250 мА

Максимальная рассеиваемая мощность:

с теплоотводом:

- Б) КР1157ЕН5(А, Б) 1,3 Вт
- КР1157ЕН5(В, Г) 3 Вт

без теплоотвода:

- Г) КР1157ЕН5(А-Б) 0,6 Вт
- КР1157ЕН5(А, Б) 0,5 Вт

Тепловое сопротивление:

кристалл-корпус:

- КР1157ЕН5(А-Б) ≤ 42

- Г) °С/Вт

кристалл-среда:

Рекомендации по применению

Допустимое значение статического потенциала 2000 В. Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265 °С. Скорость погружения (извлечения) выводов (25 ± 2) мм/с, время выдержки не более 4 с, число допускаемых перепаек не более трех.

Крепление микросхем к печатной плате производить методом распайки выводов на печатную плату. Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

При условиях эксплуатации величина емкости входного конденсатора должна быть не менее $0,33 \text{ мкФ} \pm 20\%$, а расстояние от конденсатора до микросхемы не более 70 мм.

Для более эффективного снятия возможного возбуждения микросхемы рекомендуется использование танталовых блокировочных конденсаторов.

При монтаже в схему допускается однократный изгиб выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса под углом 90 °С с радиусом закругления не менее 1,5 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус.

Рекомендуется эксплуатировать микросхемы при температуре кристалла ниже максимального значения, поскольку ее уменьшение позволяет увеличить срок службы микросхемы.

При монтаже микросхемы на теплоотводящий радиатор необходимо соблюдать следующие требования:

для улучшения теплового баланса установку микросхем на радиатор необходимо осуществлять с помощью теплопроводящих паст;

не рекомендуется припайка основания микросхем к теплоотводу;

в случае необходимости изоляции корпуса микросхем от радиатора необходимо учитывать тепловое сопротивление изолирующей прокладки или пасты.

Для предотвращения электрического повреждения схем при положительных выбросах напряжения на выводе или инверсном включении, рекомендуется устанавливать защитный диод между входом и выходом.

Не допускается параллельное включение ИС.

Во всех условиях эксплуатации не допускается на вход или выход ИС подача напряжений отрицательной полярности.

Общее время нахождения ИС в режиме КЗ не должно превышать тридцати минут.

Минимальный фронт нарастания входного напряжения 30 мкс в диапазоне температур.

Для стабилизаторов напряжения в схеме с регулируемым выходным напряжением $U_{\text{вых.р}}$ номиналы резисторов R1 и R2 определяются из формул:

$$U_{\text{вых.р}} = (1+R1/R2)U_{\text{вых.ном}} + I_{\text{п}} \cdot R2 \text{ и } 3I_{\text{п}} < U_{\text{вых.ном}}/R2,$$

где $I_{\text{п}}$ - ток потребления.